This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑫ 公 開 特 許 公 諔(A) 平2-672

(5)Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)1月5日

C 09 D 5/00 5/25

PQS PQX

7038-4 J

H 01 B 3/30 6944 - 4 J6969 - 5 G

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

塗料組成物及び絶縁電線 会発明の名称

> 頭 平1-6889 21)特

M

22出 頭 平1(1989)1月13日

@昭63(1988)1月14日@日本(JP)@特願 昭63-6175 優先権主張

@昭63(1988)1月19日國日本(JP)③特願 昭63-10109

哲 寒 大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株 明 寸 勿発 者 足

式会社大阪製作所内

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株 昭 之 ②発 明 者 ш 本

式会社大阪製作所内

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株 内 明 久 ⑫発 明 者 武

式会社大阪製作所内

の出 頲 住友電気工業株式会社

個代 理 人 弁理士 上代 哲司 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

IIA ЯП

1. 発明の名称

途科組成物及び絕緣電線

2.特許請求の範囲

(1) 一般式 M (OR) n (ただし式中 M は金属元素 を、Rはアルキル基を、nは整数を示す)で示さ れるアルコキシドを、一般式 R'O (CHR"CH2O)mH (ただし式中 R'はアルギル基又はアリール基を、 R" は水素又はメチル基を、mは1以上の整数を 示す)で示されるグリコールエーテルス溶剤をも 成分とする溶剂中で加水分解、脱水縮合せしめて 得られることを特徴とする塗料組成物。

(2)金属元累 M が B, Mg, Al, Si, Ti, Zr から選 はれる一種あるいは二種以上のアルコキシドであ る特許請求の範囲第(1)項記載の強料組成物。

(3)特許請求の範囲第(1)項の塗料組成物を導体上 に直接あるいは他の絶縁物を介して箆布、焼付け たことを特徴とする絶縁電線。

3. 発明の詳細な説明

イ. 発明の目的

(a) 産業上の利用分野

本施明は金属表面上などにコーテイングするた めの耐熱強料組成物及び該耐熱塗料組成物を用い た絶縁組録に関するものである。

(b) 従来の技術

アルコキシドを加水分解・脱水縮合せしめて得 られる化合物を用いて、基板等にコーテイングし 種々の特性を付与することが提案されている。付 与される特性としては化学的耐久性(耐酸性、耐 アルカリ性及び耐水性等)の増大、機械的強度の 維持、反射率の調整、着色、電気伝導度の付与等 がある。また同俗液を用いて金属をコーテイング することも提案されており、金属の耐腐蝕性、耐 酸化性の増大、絶縁性の付与などが別待されてい る。特に射熱性が必要とされる金属基板へのコー テイング材料としての期待が大きい。

一方、電気電子機器に用いられる絶縁電線、特 に自動車電装品あるいは化学プラントの特殊な高 温雰目気下で使用されるモーター等の静止コイル あるいは可動コイルにおいては、従来では考えら

れなかった様な高温雰囲気の条件下でも正常な運転が要求され始めてきた。この様な用途上用いられる絶縁電線としては従来にも増して耐燃性が要求される。

(c) 発明が解決しようとする問題点

ほって、このような金属アルコキシドの加水分解・脱水統合物を導体上に塗布、焼付して絶縁皮膜を形成しようとした場合、皮膜にき裂が入ったり、皮膜と導体との接着力が低い場合には皮膜の一部が導体から剝離しやすいといった問題が発生

専体上に直接あるいは他の絶縁物を介して強布、 焼付けて絶縁電線を得ることにより問題点を解決 したものである。

一般式 M (OR) n で示されるアルコキシドを加水分解・脱水縮合せしめるためには、溶剤にアルコキシドと、加水分解に必要な水むよび反応触媒を加える。次にこの溶液に加水分解・脱水縮合反応を起こさせるため、加熱し、あるいは、室温にて保持する。使用される溶剤としては、メクノール、ブロバノール等の低級アルコールがある。

しかしながらこの溶液から得られる塗料組成物を単に事体に塗布、焼付けして絶縁皮膜を得ようとしても、得られる皮膜にはき製が発生したり、 海体との密消性が悪く、導体からの網雕が発生することがあり、ことに厚膜の皮膜を得ることは困 難である。

ところが、アルコキシドの加水分解・脱水縮合 反応を、一般式 R'O(CHR"CH2O)mH で示され るグリコールエーテル系裕剤を主成分とする溶剤 また、このようにして得られた絶縁皮膜は焼付の程度によって得られる皮膜の物性が著しく異なるが、可とう性を有するゲル皮膜の得られる焼付 範囲がかなり狭いため、製造工程上でのわずかな 焼付温度の変化等により得られる皮膜の物性が大きく変化してしまうという問題点を有していた。

(四)発明の構成

(a) 問題点を解決するための手段

本顧発明者は上記の問題点を解決するために検討を行なった。その結果、一般式 M (OR) n (ただし式中 M は金属元素を、Rはアルキル基を、 n は 整数を示す)で示されるアルコキシドを一般式 R'O(CHR°CH2O)mH(ただし式中 R'はアルキル 基又はアリール基を、R* は水素又はメチル基を、mは1以上の整数を示す)で示されるグリコールエーテル系溶剤を主成分とする溶剤中で加水分解 脱水縮合せしめて強料組成物を得、さらにこれを

中で行なって得られる塗料を男体上に直接あるいは他の絶縁物を介して塗布、焼付けた場合は、き数のない厚膜の塗膜が得られ、またこの膜は導体との接着力が良好であり、さらには驚くべきことに得られた膜の可とう性もまた良好である。

本願発明に用いる一般式M(OR)nで示されるアルコキッドとしては、アルコール類の水酸基の水落を二価以上の価数を有する金属で置換した化ったが必要で、その中でも特に三アルコキシの研索、ニアルコキシマクネシウム、三アルコキシナタンおよび四アルコキシドの二種あるいはそれ以上のアルコキシドを用いることもできる。

三アルコキシ硼素化合物としては、トリメチルボレート、トリエチルボレート、トリプロピルボレート、トリプチルボレート等がある。

二アルコキシマグネシウム化合物としては、マグネシウムメトキシド、マグネシウムエトキシド

マグネシウムプロポキシド、マグネシウムプトキ シド節がある。

ジアルコキシアルミニウム化合物としては、トリメトキシアルミニウム、トリエトキシアルミニウム、トリブトキシアルミニウム、トリプトキシアルミニウム等がある。

四アルコキシ珪素化合物としてはテトラメチルシリケート、テトラエチルシリケート、テトラブロビルシリケート、サトラブチルシリケート等がある。

四アルコキシチタン化合物としてはテトラメチルチタネート、テトラエチルチタネート、テトラプチルチタネート等がある。

四アルコキンジルコニウム化合物としてはテトラメチルジルコネート、テトラエチルジルコネート、テトラブロビルジルコネート、テトラブチルジルコネート等がある。

また使用される反応触媒としては無機および有機の酸あるいはアルカリがある。

有機樹脂としては、皮膜を形成しうる有機樹脂であればいかなるものでも用いることができるが、本質発明の塗料と同様に塗布、焼付にて皮膜を形成できる点で焼付タイプの有機塗料を用いることは好ましい。その中でも有機樹脂の機械的特性・熱的特性の点からポリイミド、ポリアミドイミド、ポリエステルが最も好ましい

(c) 実 施 例

以上述べた内容を実施例を用いて説明するが、 本実施例は本願発明の説明のためのものであり、 本類発明は実施例の内容に限定されるものではない。なか、絶縁電線の評価方法はJISC3003に 従った。

比較例1

エチルアルコール 2 7 5 g (6 モル) にテトラエチルシリケート 2 0 8 g (1 モル) と水 5 4 g (3 モル) とを溶解し、さらに 6 1 % 硝酸 1.0 3 g (0.0 1 モル) を加えて 8 0 ℃にて 5 時間攪拌し反応させた。この溶液を厚さ 0.5 mmのニッケル

さて、アルコキシドの加水分解・脱水縮合を行なうための溶剤としては一般式 R'O(CHR"CH₂O)mH (ただし式中、 R'はアルキル基またはアリール基を、 R"は水業またはメチル基を、 m は 1 以上の整数を示す)で示されるグリコールエーテル系を用いることができる。また本溶剤に、本顯発明の効果をそこなわない範囲で他の溶剤を混合して用いることもまた可能である。

このようにして得られた強料組成物を導体上に直接あるいは他の絶縁物を介して遊布、遊付けて 絶縁電線を得る場合、耐熱性の絶縁電線としては 事体の融点及び耐酸化性の点からニッケルメッキ を施した銅線が望ましい。

この様にして得られた絶縁電線は、そのままで用いることもできるが、絶縁電線の耐加工劣化性向上のため、さらに有機樹脂を主成分とする皮膜を形成することもまた好ましい。ここでいう耐加工劣化性とは、絶縁電線を用いてコイル成形や、推線加工をする際、絶縁電線が受けるグメージに耐えうる性能を言う。

板に塗布し、200での恒温槽で1時間乾燥させる操作を3回繰り返し、厚さ3μmの塗膜を得た。この塗膜はクラックが発生し、部分的に基板からの剝離が見られた。

また、この強料組成物を直径 0.6 mm のニッケルメッキ銅線(ニッケルのメッキ厚は 1.0 μm)に塗布、焼付を 7 回くり返した。焼付には炉長3.6 mの焼付炉を使用し、線速 1.0 m/min で行なった。 得られた絶縁電線の皮膜厚は 3.5 μm であった。この絶縁電線の特性評価結果を表しに示す。

尖施例 1

比較例1で用いたエチルアルコールに変えてセロソルブ(エチレングリコールモノエチルエーテル)540g(6モル)を使用した以外は比較例1と同様な操作を行ないニッケル板への焼付途販を得た。この途膜は基板との密着が良好であった。また比較例1と同様な操作を行ない、ニッケルメッキ銅線に塗布、焼付けた。得られた絶縁電線の特性評価結果を表1に示す。

奖施例2.3

実施例1と同様にして、溶剤としてエチレングリコールモノフェニルエーテル828g(6モル)かよびジエチレングリコールモノメチルエーテル720g(6モル)を用いて逸料を作成し、ニッケル板への焼付を行なった。得られた逸膜は基板との密着性が良好であった。

また比較例1と同様な操作を行ない、ニッケルメッキ銅線に塗布、焼付けた。得られた絶縁電線の評価結果を汲1に示す。

比較例2及び実施例4~6

テトラブチルシリケート 2.5 6 g (0.8 モル)、水 5 7.6 g (3.2 モル)、 6 1 % 硝酸 0.8 3 g (0.0 0 0 8 モル)を、比較例 2 ではイソプロビルアルコール 3 6 0 g (6 モル)、実施例 5 ではエチレングリコールモノフェニルエーテル 8 2 8 g (6 モル)、実施例 6 ではジエチレングリコールモノオチルエーテル 7 2 0 g (6 モル)中でそれぞれ 8 0 ℃にて 5 時間提押し、反応させた。

得られた強料組成物を比較例1と同様にしてニッケル板に塗布、焼付したところ、比較例2のものは基板との割離が生じたが、実施例4,5,6のものは10級が発生せず基板との密磨も良好であった。また、それぞれの選料組成物を比較例1と同様な操作を行ない、ニッケルメッキ銅線に強布、焼付けた。得られた絶縁組繰の特性評価結果を表2に示す。

比較倒 1 実施倒 1 エチルアルコール セロノルブ 276年(6モル) 540年(6モル) 0.598 0.597 0.605 0.603
施倒 1 3 7 7 7 7 8 (6 4 1 1) 5 9 7 1 1 6 0 3

.2

9 %	実 数 猫		ė		3 5 ±	‡ ‡	<u>번</u>
凝			類 (目)		*	可とう智	
海	#5	114	地台	仕上陸	皮膜厚	3	可とう性(巻付法)
比较何 2	インプロゼンアルコール	3601(6=11)	0.598	0.604	0.003	型系	20d OUT
灾酷免4	セコソルブ	540\$ (6=1)	0.598	9090	0.004	10 位	3 d OK
米施 网 5	エチレングリコールモノフエニルエーテル	8288 (647)	0.599	9090	0.0035	租	3 d OK
実施例 6	ジエチレングリコーハ モノメチルエーテル	7200(6モル)	0.599	0.607	0.004	良好	24 OK

122 2

実施例でと8・

実施例 6 の絶縁 収録の上にポリイミド(デュポン製、商品名パイロML)を塗布焼付けた。またポリイミドに変えてポリアミドイミド(日立化成製 H1-400)を塗布、焼付けた。得られた絶縁 収録の特性評価結果を表 3 に示す。

表 3

	尖 験	番 号	実施例7	実施例8
下引	しとして川	いた絶縁電線	実施例 6	実施例 6
	上引	材料	ポリイミド	ポリアミドイミド
		導 体 径	0.5 9 9	0.5 9 9
îlî	構造	仕上径	0.631	0.633
級	(ma)	下引贬厚	0.0 0 4	0.0 0 4
特		上引败厚	0.0 1 2	0.0 1 3
11±	<i>5</i> / ₃	M	良 好	良好
	可とう	性(卷付法)	ld OK	1 d OK

(4)発明の効果

以上説明した様にアルコキシドをグリコールエ - テル系称剤中で加水分解、脱水縮合して得られ 代理人 并理士 上 代 哲



COATING COMPOSITION AND INSULATED WIRE

Title:

Patent Number: JP2000672
Publication date: 90-01-05

Inventor(s): ADACHI SATOMI; others: 02
Applicant(s): SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

Application Number: JP890006889 890113

Priority Number(s):

IPC Classification: C09D5/00; C09D5/25; H01B3/30

Requested Patent: JP2000672

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To obtain a coating composition of improved heat resistance by hydrolyzing a specified alkoxide in a solvent based on a glycol ether solvent and condensing the hydrolyzate through dehydration. CONSTITUTION: The subject coating composition is obtained by hydrolyzing an alkoxide (a) of formula I (wherein M is a metallic element and is B, Mg, Al, Si, Ti or Zr; R is an alkyl; and n is an integer), e.g., tetraethyl silicate, in a solvent (b) based on a glycol ether solvent of formula II (wherein R, is an alkyl or an aryl; R' is H or CH3; and m is 1 or greater), e.g., Cellosolve (ethylene glycol monoethyl ether), in the presence of water (c) and a reaction catalyst (d) which is an inorganic or organic acid or alkali and condensing the hydrolyzate through dehydration. This composition is applied to a conductor directly or through another insulator and baked to obtain an insulated wire.